

i-TFC 根築 1 回法 による 歯根破折歯の診断と治療

編著

眞坂 信夫

著

福島 俊士
下野 正基
眞坂 こづえ

type M-IV 口腔内接着法＋再植法

1. type M-IV症例の特徴

type M-IVとは、破折の範囲がフラップ手術を行えない部位であるため、意図的抜歯を行い、口腔外で破折線外側汚染部を処置して再植する方法である。

まず第一に、抜歯ができること、次に破折歯片に分離のない症例が適用となる。

処置の手順であるが、口腔外の処置時間を短くし、操作を容易にする目的で、まず破折線部の接着封鎖と支台築造を口腔内で行ったうえで、日を改めて再植する。

再植時には、抜歯に際して極力歯根膜を傷つけないこと、口腔外処置時に乾燥させないことが重要である。

乾燥を防ぐには、外気にさらす時間を最少にすることだが、生理食塩水中に浸す、抜歯窩に戻しておくなどしている。

Case1 59歳、女性。1

初診：2010.10.23 施術：2010.10.27 最終来院：2016.7.25

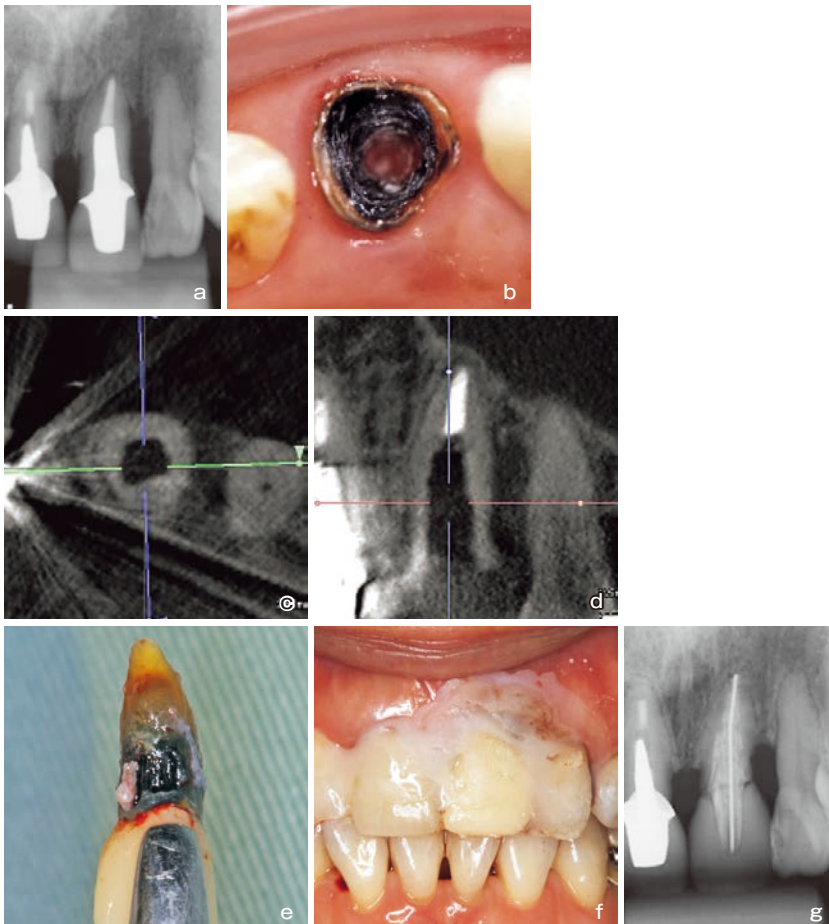


図1 唇側と遠心に歯根破折の認められた1

- a 2010年10月23日初診。1年ほど前から腫脹を繰り返している。唇側中央のプロビング値は10mm、横方向への移動3mm
- b 10月27日、メタルポストを除去
- c, d 唇側と遠心側の骨破壊が大きい
- e, f 11月16日、i-TFC根築1回法、テンポラークラウンを装着し、12月14日に再植法を適用。MSBバック。6カ月間に4回の経過観察を行った
- g 2011年5月17日に印象採得。6月1日にポーセレンクラウンを装着

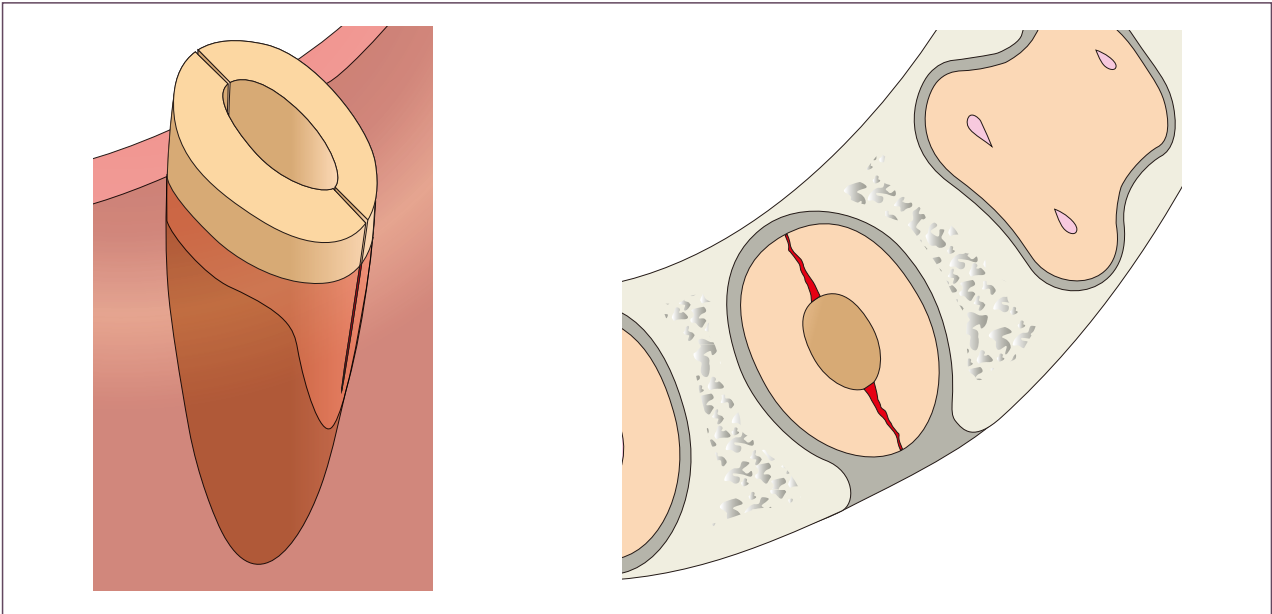


図2 type M-IVの歯根破折像

Case2 47歳, 女性. 7

初診：2012.12.1 施術：2012.12.15 最終来院：2015.10.10

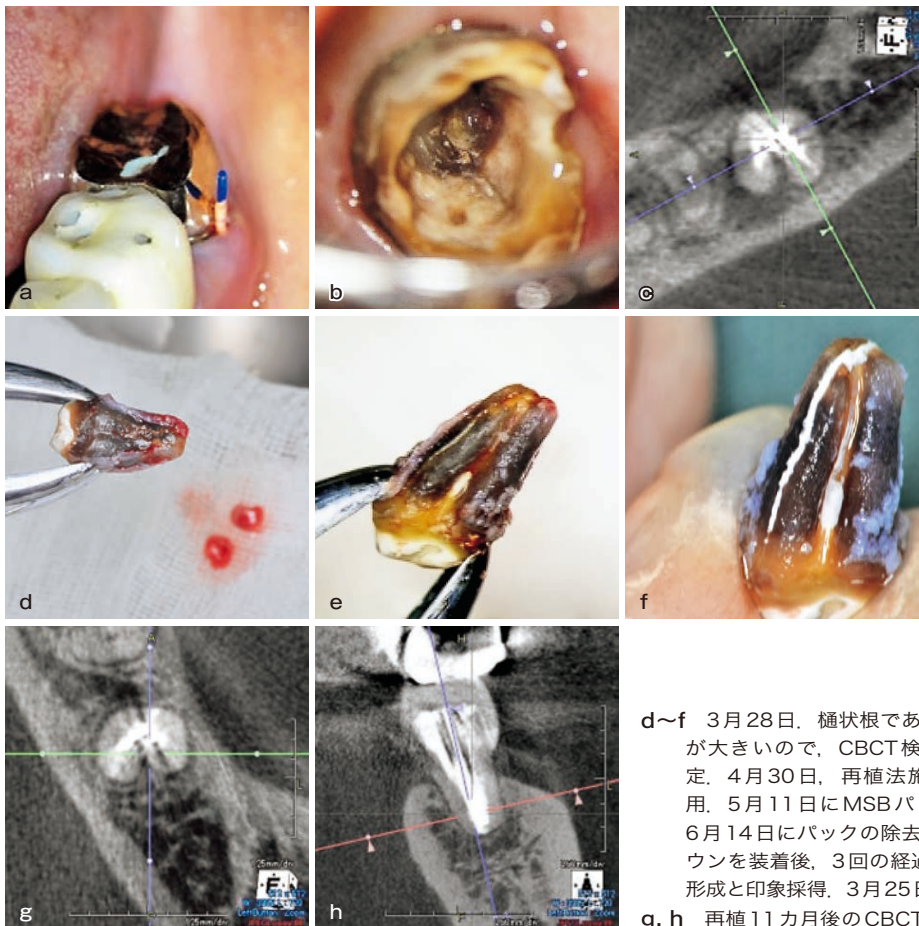


図3 槌状根の7の歯根破折症例

a 2012年12月1日初診。他院で歯根破折と診断され保存治療を望んで来院。近心頬側隅角部にガッタパーチャポイントが9mmまで入った。横方向にも2mm動く

b, c 12月15日にメタルポストを除去。槌状根で近心頬側隅角部に破折線、頬側中央部にパーフォレーションを確認、口腔内接着法で処置し、経過不良時には再植法を適用するということで了承を得た。2013年1月9日に根管形成、破折線部掘削清掃後、2月2日に*i*-TFC根築1回法

d~f 3月28日、槌状根であり、またパーフォレーション部の炎症が大きいので、CBCT検査により再植法を適用することを決定。4月30日、再植法施術。左へ90°回した回転再植法を適用。5月11日にMSBバック内部の洗浄とバックの追加封鎖。6月14日にバックの除去と支台歯形成を行いテンポラリークラウンを装着後、3回の経過観察を経て、2014年3月15日に支台形成と印象採得。3月25日にポーセレンクラウンを装着

g, h 再植11カ月後のCBCT像で、歯槽骨の改善を確認

Case3 51歳, 男性. 5

初診：2014.6.20 施術：2014.7.1 最終来院：2015.1.13

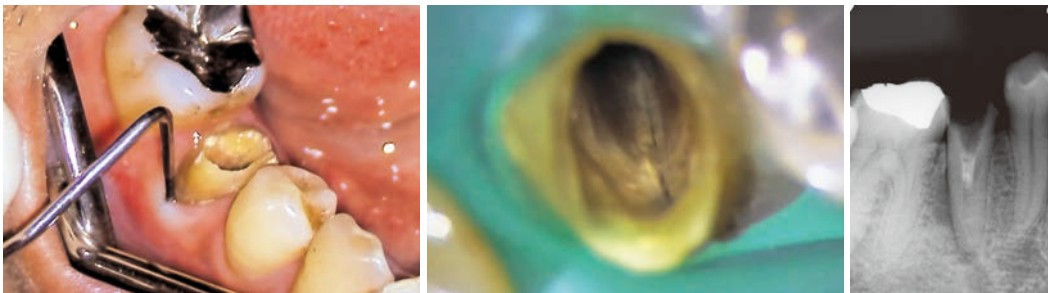
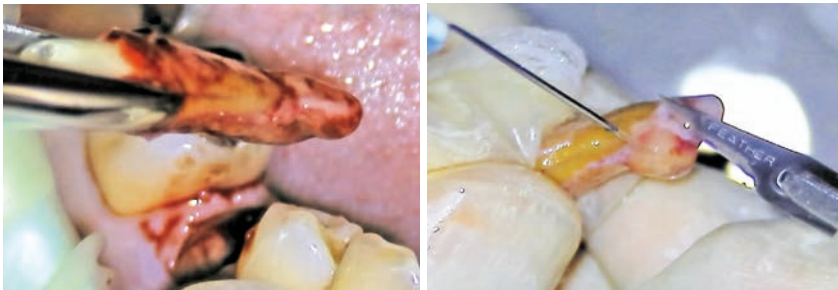


図4 type M-IVの術式
a~c 術前

根尖部まで達した頬舌方向の両側性歯根破折であった。type M-IVを適用。抜歯前に支台築造までをi-TFC根築1回法で行っておく



d, e 抜歯

支台築造を終えているため、鉗子を使って歯根膜損傷をおさえた抜歯ができる。歯根遠心側の歯根肉芽種をメスで削ぎ取る(2014年7月14日)



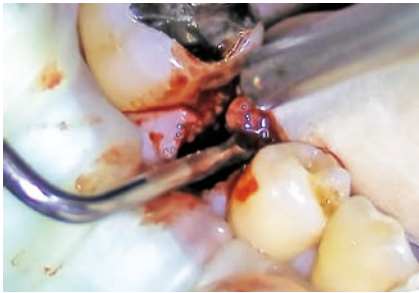
f, g 破折掘削部の接着封鎖

掘削清掃した破折線部を表面処理材グリーンで5~10秒処理し、洗浄乾燥したうえで、ここにスーパーボンドを、シリンジを使って流し込む



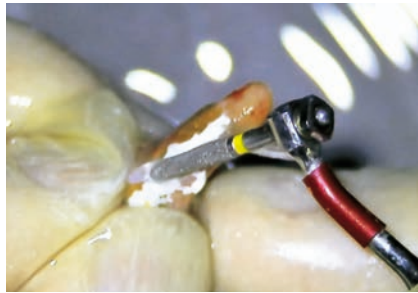
h, i 抜歯窩の搔爬

スーパーボンドの硬化には混和開始から10分ほど必要なため、この間、歯根膜の損傷を抑えるため、処置歯をいったん抜歯窩に戻し、血液に浸し、その後生理食塩水に浸漬し、硬化を待つ



j 抜歯窩の搔爬

この硬化待ち時間に抜歯窩の搔爬を行う



k, l 封鎖部と歯根膜損傷部の処置

スーパーボンドが硬化したら余剰部を超音波切削チップに付けたFFラウンドテーパーバーで除去する。この時、歯根膜のない根面もこのバーでデブライドメントし、汚染されたセメント質を廓清する。顕微鏡と、超音波切削チップを使用することで、この操作が容易に行える。この間、歯根膜損傷を最小限にするために、乾燥状態とするのは歯面処理とスーパーボンドの流し込みの時だけである



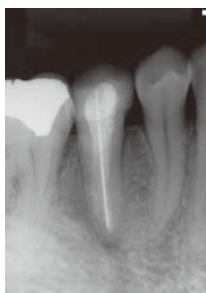
m~o 再植歯の固定と創面の保護

抜歯窩に戻し、MSBバックによる固定と創面の保護処置に入る。両隣在歯の唇面中央部2mmほどを表面処理材レッドで30~60秒処理し、シリンジに入れたスーパーボンドをニードルの先端から創面に流し込みながら盛り上げる。この時、良好な封鎖を確保する要点は、創面と歯肉粘膜の乾燥である



p, g 粘膜面のバック除去

施術より3~4週後に、バックの連結部を残した状態で、歯間ブラシが入るように粘膜面を除去する。この除去は、FFダイヤモンドのラウンドテーパーバーを使用する。超微粒子のFFバーであれば、歯肉に振れても傷が着かない



r, s クラウンの装着

再植から3ヵ月後にポーセレンクラウンを装着(2014年10月10日)